

IEC 60664-3
(Amendment 1 to second edition – 2010)

Insulation coordination for equipment within
low-voltage systems –

Part 3: Use of coating, potting or moulding for
protection against pollution

CEI 60664-3
(Amendement 1 à la deuxième édition – 2010)

Coordination de l'isolement des matériels dans
les systèmes (réseaux) à basse tension –

Partie 3: Utilisation de revêtement, d'empotage
ou de moulage pour la protection contre la
pollution

CORRIGENDUM 1

2 Normative references

Insert the following reference:

IEC 60326-2:1990, Printed boards –
Part 2: Test methods
Amendment 1 (1992)

2 Références normatives

Insérer la référence suivante:

IEC 60326-2:1990, Cartes imprimées –
Partie 2: Méthodes d'essai
Amendement 1 (1992)

iTech Standards
(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/3b124951a9aa-487e-ad3f-4ba962ccc80f/iec-60664-3-2003-amd1-2010>

2010